# Ti-1300 合金的晶粒长大行为

# 万明攀<sup>1,2</sup>,赵永庆<sup>3</sup>,曾卫东<sup>1</sup>,边红岩<sup>2</sup>,蔡 钢<sup>2</sup>

(1. 西北工业大学 凝固技术国家重点实验室,陕西 西安 710072)
 (2. 贵州大学,贵州 贵阳 550025)
 (3. 西北有色金属研究院,陕西 西安 710016)

**摘 要**:对Ti-1300 合金在固溶处理过程中晶粒的长大行为进行系统研究。结果表明:当固溶温度低于 β 转变温度时, 未溶解的 α 相使得晶粒长大缓慢;在高于 β 转变温度固溶处理时,晶粒随着温度升高而快速增大。晶粒长大动力表明: 在 840~950 ℃固溶处理时, β 晶粒的长大规律可用 D=1.13×10<sup>10</sup> exp(-2.1×10<sup>4</sup>/T)描述,且晶界迁移的表观激活能为 Q=350 kJ/mol。当固溶温度为 840、870 和 900 ℃时,晶粒长大指数随固溶温度升高而增加,分别为 0.31、0.55、0.56。 关键词:Ti-1300 合金;晶粒长大指数;晶粒尺寸

中图法分类号: TG146.2<sup>+</sup>3 文献标识码: A

文章编号: 1002-185X(2015)04-0908-04

亚稳定 β 钛合金通过强化处理后可以获得 1400 MPa 以上的强度,已越来越受到人们的关注和重视。 钛合金的力学性能与显微组织(晶粒尺寸、相的形态、 α 束尺寸和体积分数) 有着密切的联系。其中晶粒尺寸 对钛合金的力学性能有很大的影响,特别是对钛合金的 塑性和蠕变性能。同时,晶粒尺寸还对钛合金的变形方 式、变形机制、次生 α 相的沉淀行为等都有较大的影 响<sup>[1-4]</sup>。Ti-1300 合金是西北有色金属研究院近年来开发 的高强高韧近  $\beta$  型钛合金,综合性能优于 Ti1023 钛合 金<sup>[5]</sup>。Ti-1300 合金研发以来,主要围绕热变形行为、 热处理工艺对性能的影响进行了研究<sup>[6,7]</sup>,而没有开展 过不同温度加热过程中晶粒长大规律的研究。为了使 Ti-1300 合金经过固溶时效处理获得良好的组织和性 能,必须要研究 Ti-1300 合金在固溶处理过程中的晶粒 长大行为。因此,有必要对 Ti-1300 合金在固溶加热中 β晶粒的长大行为进行研究,这对控制 Ti-1300 合金的 组织和性能有重要的意义。

# 1 实 验

实验材料为西北有色金属研究院真空自耗电弧三 次熔炼的 Ti-1300 合金铸锭,经开坯、锻造、轧制得 到 Φ12 mm 棒材,金相法测得合金的β转变温度为830 ±5 ℃。采用线切割的方法从棒材上切取试样,置于 箱式电阻炉中,分别在760、790、820、840、870、 900、950 ℃分别保温不同时间,出炉水冷。然后制成 金相试样。金相试样通过磨制、抛光,采用 V(HF):V(HNO<sub>3</sub>):V(H<sub>2</sub>O)=1:2:5 配比溶液进行腐蚀,在 Leica DMI5000M 金相显微镜上进行观察分析显微组 织,并通过 Image-pro-plus 6.0 软件统计分析出平均晶 粒直径 D。

# 2 结果与分析

# 2.1 固溶处理后显微组织的变化

将从 Ti-1300 合金棒材上取下的试样分别在 760、 790、840、870、900 ℃分别保温 60 min 后水冷, 然后 观察显微组织。图1为Ti-1300合金试样在不同温度下 固溶 60 min 后的显微组织。由图可知,合金的 $\beta$  晶粒 尺寸随固溶温度的增加而呈增大趋势。当固溶温度为 760 和 790 ℃时,显微组织由初生α相和等轴β相组成, 初生  $\alpha$  相均匀地分布在等轴  $\beta$  相的晶粒内和晶界上。 与 760 ℃固溶处理相比, 790 ℃固溶处理后, 在β基 体和晶界上未溶的长条状和短棒状的  $\alpha$  相数量减少,  $\beta$ 平均晶粒尺寸增加了 5.1  $\mu$ m, β 晶粒尺寸长大趋势不明 显 (图 1a, 1b)。固溶温度高于 830 ℃,基体中的α相 全部溶解,得到单一的等轴β晶粒。固溶温度为840 ℃ 时,平均晶粒尺寸为 63 µm; 固溶温度为 870 ℃时, 平均晶粒尺寸为110 µm; 固溶温度为900 ℃, 平均晶 粒尺寸高达 169 μm, 晶粒尺寸分别增大了 47 和 59 μm, 可以看出β晶粒长大趋势增加(图1c,1d,1e)。显微组 织中出现了"大晶粒吃小晶粒"的现象, 且 $\beta$ 晶粒尺寸

收稿日期: 2014-04-16

基金项目: 陕西省重大科技成果转化引导专项 (2012KTCG04-04); 陕西省重点科技创新团队项目 (2012KCT-23)

作者简介:万明攀,男,1982年生,博士生,讲师,西北工业大学凝固技术国家重点实验室,陕西西安710072, E-mail: mm.mpwan@gzu. edu.cn

逐渐变得均匀。

β 晶粒长大是界面迁移的过程,也是原子扩散的过 程,它受到加热温度、保温时间、第二相、溶质原子等 因素的影响<sup>[8-11]</sup>。固溶温度低于β转变温度以下时,部 分未溶的初生α相钉扎在晶界上,阻碍了β晶粒界面 的迁移,大大阻碍了β相的晶粒的长大。合金中分布着 第二相时,晶界的迁移能力取决于分散颗粒的尺寸以及 单位体积中第二相颗粒的数量。第二相对晶粒长大的阻 力可用如下关系式来表示:

$$F_{\rm max} = \frac{3f\gamma_{\rm b}}{2r} \tag{1}$$

式中, r 为半径,  $\gamma_b$  为单位面积的晶界能, f 为单位体 积中第二相所占的体积分数。从式(1)中可知,随着 固溶温度增加, f 值下降,即第二相  $\alpha$  相的含量越小,  $F_{max}$  就越小,即第二相对晶粒长大的阻力减小,  $\beta$  晶粒 长大趋势增大。同时合金元素在  $\alpha$  相中扩散系数比在  $\beta$ 相中的扩散系数小也使  $\beta$  相的晶粒长大变得缓慢<sup>[12]</sup>。 固溶温度超过 $\beta$ 转变温度后, $\beta$ 相中原子的扩散系数大, 所以 $\beta$  晶粒长大的速率加快。

2.2 晶粒长大的动力学

### 2.2.1 晶粒长大动力方程

晶粒长大的驱动力是界面能的降低。在界面能的 驱动下,晶界不断迁移且逐渐消失,完成晶粒的长大 过程<sup>[8]</sup>。钛合金中 *β* 相的晶粒长大也是靠 *β* 晶粒的界 面迁移来完成的,它是一个热激活、扩散与界面反应 控制的物理冶金过程。根据金属学原理<sup>[8,10]</sup>,保温时 间一定时,可以用 Arrhenius 公式来描述固溶温度对晶 粒长大的影响,其公式为:

$$D^2 = A \exp(-Q / RT) \tag{2}$$

对式(2)两边取对数并整理,可得:

$$\ln D = \frac{1}{2} \ln A - \frac{1}{2} \frac{Q}{RT}$$
(3)

式中, A 为包含晶界扩散系数以及等温时间因子在内的常数。

把 840~950 ℃, 保温 60 min 的晶粒平均直径 *D* 按式 (3) 进行回归分析,获得固溶温度与平均晶粒尺 寸 *D* 间的关系式:

$$D = 1.13 \times 10^{10} \exp(-2.1 \times 10^4 / T)$$
 (4)



#### 图 1 不同固溶温度处理后的金相组织

Fig.1 Optical microstructures of Ti-1300 alloy after solution treatment at different solution temperatures: (a) 760 °C, 60 min; (b) 790 °C, 60 min; (c) 840 °C, 60 min; (d) 870 °C, 60 min; (e) 900 °C, 60 min

得到 Ti-1300 合金在保温 60 min 条件下  $\beta$  晶粒尺 寸与固溶温度的 Arrhenius 图, 如图 2 所示。由图可估 算出 840~950 ℃内  $\beta$  晶界迁移的表观激活能 Q=350kJ/mol, 高于纯钛的  $\beta$  相自扩散激活能 (Q=166kJ/mol)。这是因为 Ti-1300 合金中的 Cr、V、Zr 等溶 质原子在晶界富集,使晶界移动时拖着一起移动,且 溶质原子的运动还受到其扩散速度的限制,因此对晶 界的移动产生了阻力,降低了晶界迁移速度。随着加 热温度的增加,晶界吸附的"气团"逐渐"蒸发",晶 界迁移率增大。

## 2.2.2 晶粒生长指数

图 3 是 Ti-1300 合金在 840、870 和 900 ℃分别保 温 20~100 min 的金相显微组织。由图可以看出, β 晶 粒尺寸随保温时间延长有所变化,保温时间为 20 min



图 2 Ti-1300 合金晶粒尺寸与固溶温度的 Arrhenius 关系

Fig.2 Arrhenius-type relation between the Beta grain size  $(\ln D)$ 

of Ti-1300 alloy and the solution temperature (1/T)



图 3 Ti-1300 合金在不同温度和不同保温时间下的显微组织

Fig.3 Optical microstructures of Ti-1300 alloy after solution treatment at different solution temperatures for different holding time:
(a) 840 °C, 20 min; (b) 840 °C, 40 min; (c) 840 °C, 60 min; (d) 840 °C, 80 min; (e) 840 °C, 100 min; (f) 870 °C, 20 min; (g) 870 °C, 40 min; (h) 870 °C, 60 min; (i) 870 °C, 80 min; (j) 870 °C, 100 min; (k) 900 °C, 20 min; (l) 900 °C, 40 min; (m) 900 °C, 60 min; (o) 900 °C, 100 min

时 β 晶粒比较细小,随着保温时间的增加, β 平均 晶粒尺寸发生了变化,小晶粒逐渐被大晶粒吞并。 对显微组织中的晶粒进行统计测量出平均晶粒尺寸 D,测量结果见图 4。可以看出,在等温条件下,随 保温时间的延长,晶粒均匀地长大。Ti-1300 合金的 晶粒长大行为与保温时间的关系可用 Beck 方程描述<sup>[13]</sup>:

$$D = Ct^{\eta} \tag{5}$$

式中, D 为一定时间下的平均晶粒直径, C 为系统常数, t 为保温时间(s),  $\eta$  为晶粒生长指数。取  $A = \ln C$ , 对上式两边取对数可得:

 $\ln D = A + \eta \ln t \tag{6}$ 

根据实验数据可以得到  $\ln D - \ln t$  关系曲线(图 5)。从图 5 中可以看出,  $\ln D \pi \ln t$  之间有较好的线 性关系,直线的斜率对应不同温度下的晶粒生长指数, 采用 origin8.0 软件进行线性拟合得到晶粒生长指数  $\eta$ 如表 1 所示。

表 1 表明 Ti-1300 合金在固溶温度在 840~900 ℃

之间,晶粒生长指数随着固溶温度升高而增大,当固 溶温度为 840 ℃,晶粒长大指数为 0.31;固溶温度为 870 和 900 ℃时的晶粒生长指数均超过并接近 1/2。



图 4 不同固溶温度下合金的晶粒尺寸随时间的变化

Fig.4 Variation of grain size vs time of Ti-1300 alloy at different solution temperatures

#### 表 1 不同固溶温度下晶粒的长大指数

Table 1 Grain growth exponent at different solution

temperatures

Temperature/°C	840	870	900
η	0.31	0.55	0.56



图 5 不同温度下合金的 lnD-lnt 关系曲线

Fig.5 Curves of ln*D* vs ln*t* of Ti-1300 alloy at different solution temperatures

# 3 结 论

1) Ti-1300 合金随固溶温度升高,晶粒尺寸不断增加,当固溶温度低于 β 转变温度时,因有部分初生 α 相未溶解抑制了晶粒长大而使晶粒长大缓慢;在高于 β 转变温度固溶处理时,晶粒随温度的升高快速长大。

 固溶温度在 840~950 ℃之间, β 晶粒长大规 律可用公式 D=1.13×10<sup>10</sup> exp(-2.1×10<sup>4</sup>/T)描述,晶界 迁移的表观激活能为 Q=350 kJ/mol。

3) Ti-1300 合金在 840、870 和 900 ℃下晶粒生 长指数随固溶温度的升高而增加。

#### 参考文献 References

Christoph Leyens, Manfred Peters. *Titanium and Titanium Alloys*[M]. Weinheim: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co.

KGaA, 2003

- [2] Ivasishin O M, Markovsky P E, Semiatin S L et al. Materials Science and Engineering[J], 2005, A405: 296
- [3] Bouyer R R. Materials Science and Engineering[J], 1996, A213: 103
- [4] Karasevskaya O P. Materials Science and Engineering[J], 2003, A354: 121
- [5] Zhao Yongqing(赵永庆), Hong Quan(洪 权), Ge Peng(葛 鹏). Metallograph of Titanium and Titanium alloy(钛及钛合金的金相 图谱)[M]. Changsha: Central South University Press, 2011
- [6] Zhao Yinghui(赵映辉), Ge Peng(葛 鹏), Zhao Yongqing(赵永 庆) et al. Rare Metal Materials and Engineering(稀有金属材 料与工程)[J], 2009, 38(1): 46
- [7] Wen Jianhong(汶建宏), Ge Peng(葛 鹏), Yang Guanjun(杨冠军) et al. Rare Metal Materials and Engineering(稀有金属材料与工程)[J], 2009, 38(8): 1490
- [8] Hu Gengxiang(胡赓祥), Cai Xun(蔡 珣). Foundation of Materials Science(材料科学基础)[M]. Shanghai: Shanghai Jiaotong University Press, 2001
- [9] Zhong Yunlong(钟云龙), Liu Guoquan(刘国权), Liu Shengxin(刘胜新) et al. Acta Metallurgica Sinica(金属学报)
  [J], 2003, 39(7): 699
- [10] Yu Yongning(余永宁). Principle of Physical Metallurgy(金属 学原理)[M]. Beijing: Metallurgical Industry Press, 2000
- [11] Liu Zongchang(刘宗昌). Principle of Microstructure Transformation of Materials(材料组织结构转变原理)[M].
   Beijing: Metallurgical Industry Press, 2006
- [12] Christoph Leyens, Manfred Peters. Titanium and Titanium Alloys[M]. Weinheim: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2003
- [13] Mao Weimin(毛卫民), Zhao Xinbing(赵新兵). Recrystalliz ation and Grain Growth of Material(金属的再结晶与晶粒长 大)[M]. Beijing: Metallurgical Industry Press, 1994

# Grain Growth Behavior of Ti-1300 Alloy

Wan Mingpan<sup>1,2</sup>, Zhao Yongqing<sup>3</sup>, Zeng Weidong<sup>1</sup>, Bian Hongyan<sup>2</sup>, Cai Gang<sup>2</sup>

(1. State Key Laboratory of Solidification Processing, Northwest Polytechnical University, Xi'an 710072, China)

(2. Guizhou University, Guiyang 550025, China)

(3. Northwest Institute for Nonferrous Metal Research, Xi'an 710016, China)

**Abstract:** Grain growth behavior and its kinetics during the solution treatment process of Ti-1300 alloy have been investigated. The results show that the insoluble  $\alpha$  leads to slight variation of grain size below the  $\beta$  transus temperature of Ti-1300 alloy, and the grain growth become rapid above the  $\beta$  transus temperature of Ti-1300 alloy. The grain growth kinetics at temperatures from 840 to 950 °C indicates that the variation of average  $\beta$  grain size with solution temperature in Ti-1300 alloy obeys the following relationship:  $D=1.13 \times 10^{10} \text{exp}(-2.1 \times 10^4/T)$ . The activation energy value for grain growth in Ti-1300 alloy is 350 kJ/mol. It means that the grain growth

mechanism is a self-diffusion-controlling process. When solution treated at 840, 870 and 900 °C, the grain growth exponents ( $\eta$ ) are 0.31, 0.55 and 0.56, respectively. The values of  $\eta$  increase with the raise of solution temperature. **Key words:** Ti-1300 alloy; grain growth exponents; grain size

Corresponding author: Zhao Yongqing, Professor, Northwest Institute for Nonferrous Metal Research, Xi'an 710016, P. R. China, Tel: 0086-29-86266577, E-mail: trc@c-nin.com